|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ЭЛЕКТРОНИКА»

Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Пензенской области в 2025 г.

г. Кузнецк, 2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

**Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:**

[1. Основные требования компетенции 3](#_Toc190027643)

[1.1. Общие сведения о требованиях компетенции 3](#_Toc190027644)

[1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Электроника» 4](#_Toc190027645)

[1.3. Требования к схеме оценки 9](#_Toc190027646)

[1.4. Спецификация оценки компетенции 10](#_Toc190027647)

[1.5. Конкурсное задание 11](#_Toc190027648)

[1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания 11](#_Toc190027649)

[1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив) 15](#_Toc190027650)

[2. Специальные правила компетенции 21](#_Toc190027651)

[2.1. Личный инструмент конкурсанта 21](#_Toc190027652)

[2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке 21](#_Toc190027653)

[3. Приложения 22](#_Toc190027654)

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ**

*1. САПР – Система автоматизированного проектирования*

*2. THT – Технология монтажа в отверстия*

*3. SMD – Технология поверхностного монтажа*

*4. IDE – Интегрированная среда разработки*

*5. MCU – Микропроцессорное управляющее устройство*

*6. СПО – Среднее профессиональное образование*

*7. АЦП – Аналогово-цифровой преобразователь*

*8. ГОСТ – Государственный стандарт*

*9. СИЗ – Средства индивидуальной защиты*

*10. ФГОС – Федеральный образовательный стандарт*

*11. ПС – Профессиональный стандарт*

*12. ОК – Описание компетенции*

*13. КЗ – Конкурсное задание.*

*14. КО – Критерии оценки.*

*15. ИЛ – Инфраструктурный лист.*

*16. ПЗ– План застройки.*

*17. ТК – Требования компетенции.*

*18. ШИМ - Широтно-импульсная модуляция*

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Электроника» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов/рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОНИКА»

*Таблица №1*

 **Перечень профессиональных задач специалиста**

| **№ п/п** | **Раздел** | **Важность в %** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Выполнение проектирования электронных устройств и систем**  | 30 |
| - Специалист должен знать и понимать:Методы конструирования блоков с низкой плотностью компоновки элементов;Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, технические условия в области конструирования радиоэлектронных блоков;Технические характеристики отечественных разработок в области конструирования радиоэлектронных блоков;Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них;Основы схемотехники;Номенклатура радиоэлектронных компонентов: назначения, типы, характеристики;Типы, основные характеристики, назначение радиоматериалов;Типы, основные характеристики, назначение материалов базовых несущих конструкций радиоэлектронных средств;Специальные пакеты прикладных программ для конструирования радиоэлектронных средств: наименования, возможности и порядок работы в них;Специальные пакеты прикладных программ для конструирования радиоэлектронных средств: наименования, возможности и порядок работы в них;Принципы, методы и средства выполнения компоновочных расчетов блоков с низкой плотностью компоновки элементов;Методики построения компьютерных моделей конструкций блоков с низкой плотностью компоновки элементов;Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;Виды и содержание конструкторской документации на блоки с низкой плотностью компоновки элементов;Требования Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД), государственных национальных, военных и отраслевых стандартов, технических условий в области конструирования радиоэлектронных средств;Специальные пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации на радиоэлектронные средства: наименования, возможности и порядок работы в них;Прикладные компьютерные программы для создания графических документов: наименования, возможности и порядок работы в них;Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов: наименования, возможности и порядок работы в них;Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности. |
| - Специалист должен уметь:Осуществлять сбор и анализ исходных данных для компоновочных расчетов и конструирования блоков с низкой плотностью компоновки элементов;Выполнять поиск данных о блоках с низкой плотностью компоновки элементов в электронных справочных системах и библиотеках;Планировать порядок разработки модели конструкций блоков с низкой плотностью компоновки элементов;Осуществлять компьютерное моделирование конструкций блоков с низкой плотностью компоновки элементов с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования (далее - CAD-системы);Рассчитывать основные показатели качества блоков с низкой плотностью компоновки элементов с использованием средств автоматизации инженерных расчетов, анализа и симуляции физических процессов (далее - CAE-системы);Оформлять конструкторскую документацию на блоки с низкой плотностью компоновки элементов в соответствии с требованиями стандартов и технических условий;Использовать прикладные программы для разработки конструкторской документации на блоки с низкой плотностью компоновки элементов;Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские документы;Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве. |
| 2 | **Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных устройств и систем в соответствии с технической документацией** | 25 |
| - Специалист должен знать и понимать:Терминология и правила чтения конструкторской и технологической документации;Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них;Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них;Основы технологии монтажа электрорадиоэлементов на поверхность;Основы технологии смешанного монтажа электрорадиоэлементов;Назначение и свойства материалов, применяемых для сборки электронных устройств конструктивной сложности первого уровня с высокой плотностью компоновки элементов;Последовательность выполнения сборки электронных устройств конструктивной сложности первого уровня с высокой плотностью компоновки элементов;Технологии монтажа электрорадиоэлементов на поверхность;Технологии смешанного монтажа электрорадиоэлементов;Основы электротехники в объеме выполняемых работ;Номенклатура электрорадиоэлементов: назначения, типы марки и характеристики флюсов, припоев, паяльных паст;Технические требования, предъявляемые к электрорадиоэлементам, подлежащим монтажу;Требования, предъявляемые к паяным соединениям;Последовательность процесса пайки электрорадиоэлементов групповым и селективным методами;Правила выполнения основных электрорадиоизмерений, способы и приемы измерения электрических параметров;Устройство, принцип действия инструментов, приборов и оборудования для пайки, правила работы с ними;Устройство, принцип действия контрольно-измерительных приборов и оборудования для контроля качества пайки электрорадиоэлементов, правила работы с ними;Виды дефектов при пайке электрорадиоэлементов, их причины, способы предупреждения и исправления;Виды, основные характеристики и правила применения клеев для приклеивания корпусов электрорадиоэлементов к печатным платам;Виды, основные характеристики и правила применения лаков, эмалей для нанесения на печатные платы;Виды, основные характеристики и правила применения материалов для изоляции токопроводящих поверхностей печатных плат;Основные технические требования, предъявляемые к собираемым электронным устройствам конструктивной сложности первого уровня с высокой плотностью компоновки элементов;Требования к организации рабочего места при выполнении работ;Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ;Правила производственной санитарии;Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ;Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; |
| - Специалист должен уметь:Читать конструкторскую и технологическую документацию;Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ;Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе слесарные, контрольно-измерительные инструменты, приспособления, оборудование;Формовать выводы электрорадиоэлементов с использованием специализированного оборудования;Обрезать выводы электрорадиоэлементов с использованием специализированного оборудования;Приклеивать корпуса электрорадиоэлементов к печатным платам с использованием специализированного оборудования;Изолировать токопроводящие поверхности печатных плат с высокой плотностью компоновки;Проверять качество сборки несущих конструкций первого уровня с высокой плотностью компоновки элементов, выполненных на основе изделий нулевого уровня;Использовать специализированные оборудования и приспособления для пайки электрорадиоэлементов;Зачищать выводы электрорадиоэлементов, контактные площадки для пайки печатных плат с высокой плотностью компоновки элементов;Флюсовать выводы электрорадиоэлементов, контактные площадки печатных плат с высокой плотностью компоновки элементов;Лудить выводы электрорадиоэлементов, контактные площадки печатных плат с высокой плотностью компоновки элементов;Паять электрорадиоэлементы с использованием паяльных станций;Паять выводы электрорадиоэлементов на печатных платах с высокой плотностью компоновки селективными и групповыми методами с использованием специализированного оборудования;Очищать элементы несущих конструкций первого уровня с высокой плотностью компоновки от остатков флюсов и окислов;Проверять качество паяного соединения;Использовать контрольно-измерительные приборы и оборудование для контроля качества паяных соединений несущих конструкций первого уровня с высокой плотностью компоновки;Проверять правильность установки электрорадиоэлементов несущих конструкций первого уровня с высокой плотностью компоновки. |
| 3 | **Выполнение настройки, регулировки, диагностики, ремонта и испытаний параметров электронных устройств и систем различного типа** | 25 |
| - Специалист должен знать и понимать:Виды и содержание эксплуатационных документов;Способы настройки радиоэлектронной аппаратуры;Методы мониторинга и диагностики технического состояния радиоэлектронной аппаратуры;Методы метрологического обеспечения эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры;Методы обработки результатов измерений с использованием средств вычислительной техники;Принципы работы, устройство, технические возможности радиоизмерительного оборудования в объеме выполняемых работ;Содержание ведомостей комплекта запасных частей, инструментов и принадлежностей;Документы, содержащие номенклатуру запасных частей радиоэлектронной аппаратуры и их количество, расходуемое на нормируемое количество радиоэлектронной аппаратуры за период ее эксплуатации;Документы, содержащие номенклатуру материалов и их количество, расходуемое на нормированное количество радиоэлектронной аппаратуры за период ее эксплуатации;Условия хранения запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов для проведения ремонта радиоэлектронной аппаратуры;Порядок проведения рекламационной работы;Виды брака и способы его предупреждения;Методы диагностирования неисправностей, возникших при эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры;Методы устранения неисправностей, возникших при эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры; Последовательность сборки и монтажа радиоэлектронной аппаратуры;Принципы работы, устройство, технические возможности контрольно-измерительного и диагностического оборудования;Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ;Правила производственной санитарии;Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ;Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности. |
| - Специалист должен уметь:Работать с эксплуатационной документацией по техническому обслуживанию радиоэлектронной аппаратуры;Монтировать радиоэлектронную аппаратуру;Диагностировать и оценивать техническое состояние радиоэлектронной аппаратуры;Использовать измерительное оборудование для настройки радиоэлектронной аппаратуры;Использовать средства измерения для контроля технического состояния радиоэлектронной аппаратуры;Составлять ведомости комплектов запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, расходуемых за срок технического обслуживания радиоэлектронной аппаратуры;Использовать оборудование для диагностирования и устранения неисправностей, возникших при эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры;Производить замену узлов и элементов радиоэлектронной аппаратуры;Проверять функционирование радиоэлектронной аппаратуры после проведения ремонтных работ;Составлять ремонтные ведомости и рекламационные акты, необходимые для устранения возникших во время эксплуатации неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре. |
| 4 | **Программирование встраиваемых систем с использованием интегрированных сред разработки** | 20 |
| - Специалист должен знать и понимать:Нормативные правовые акты, нормативно-техническая документация и методические материалы по вопросам, связанным с разработкой и проектированием специального и тестового/технологического программного обеспечения цифровой обработки сигналов, цифрового программного управления радиоэлектронными средствами на языках высокого уровня;Особенности и возможности современных языков программирования высокого уровня;Методы и средства разработки специального и тестового/технологического программного обеспечения цифровой обработки сигналов, цифрового программного управления радиоэлектронными средствами на языках высокого уровня;Правила осуществления разработки тестопригодного программного обеспечения радиоэлектронных средств на языках высокого уровня;Основы схемотехники радиоэлектронных средств, современная отечественная и зарубежная элементная база, в том числе сигнальные процессоры, контроллеры и программируемые логические интегральные схемы;Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;Принципы электронного оборота технической документации. |
| - Специалист должен уметь:Осуществлять сбор и анализ исходных данных для разработки специального программного обеспечения цифровой обработки сигналов, цифрового программного управления на языке высокого уровня;Разрабатывать встроенное специальное программное обеспечение цифровой обработки сигналов, цифрового программного управления на языках высокого уровня;Разрабатывать тестовое и технологическое программное обеспечение на языках высокого уровня;Оптимизировать проектные решения на этапах разработки от технического задания до изготовления программного обеспечения;Разрабатывать программную документацию программного обеспечения радиоэлектронных средств на языках высокого уровня в соответствии с ЕСПД;Разрабатывать документацию для тестирования программного обеспечения радиоэлектронных средств на языках высокого уровня в соответствии с нормативно-технической документацией; |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

*Таблица №2*

**Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерий/Модуль** | **Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ** |
| **Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ** |  | **A** | **Б** | **В** | **Г** | **Д** | **Е** |  |
| **1** | 15 | 15 |  |  |  |  | 30 |
| **2** |  |  | 20 | 5 |  |  | 25 |
| **3** |  |  |  | 5 | 20 |  | 25 |
| **4** |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| **Итого баллов за критерий/модуль** | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | **100** |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

*Таблица №3*

**Оценка конкурсного задания**

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерий** | **Методика проверки навыков в критерии** |
| **А** | **Схемотехническое проектирование электронных устройств** | Экспертная оценка качества разработки электрической принципиальной схемы электронного устройства. Проверка качества подготовки конструкторской документации на основании электронного отчета, представленного конкурсантом. |
| **Б** | **Проектирование электронных устройств на основе печатного монтажа** | Экспертная оценка качества разработки проекта печатной платы электронного устройства. Оценка качества подготовки конструкторской документации, подготовленной конкурсантом в электронном виде. |
| **В** | **Сборка электронных устройств** | Экспертная оценка качества изготовления электронных устройств, радиоэлектронной аппаратуры и приборов по ГОСТ Р МЭК 61192-2-2010, Класс B. Оцениваются как ручные, так и автоматизированные методы сборки электронных устройств. |
| **Г** | **Регулировка и проверка работоспособности электронных устройств** | Экспертная оценка результатов измерений, предоставленных в виде электронного отчета. При оценке учитывается фактическое состояние электронного устройства. Оценка работоспособности устройства. |
| **Д** | **Диагностика и ремонт электронных устройств** | Экспертная оценка работоспособности электронного устройства после выполнения ремонта. Оценка правильности заполнения конкурсантом электронного отчета по проведенной диагностике и ремонту. |
| **Е** | **Программирование электронных устройств** | Экспертная оценка качества разработки и отладки программного обеспечения путем проверки соответствия программного продукта заявленным функциональным требованиям. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 17 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дней

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 6 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 модулей, и вариативную часть – 3 модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно в зависимости от материальных возможностей площадки соревнований и потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный (е) модуль (и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение модуля (ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются.

*Таблица №4*

**Матрица конкурсного задания**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разработка радиоэлектронных средств, выполненных на основе базовой несущей конструкции второго уровня с низкой плотностью компоновки элементов | Конструирование блоков с низкой плотностью компоновки элементов; Разработка конструкторской документации на блоки с низкой плотностью компоновки элементов | [ПС 29.015Специалист по конструированию радиоэлектронных средств; ФГОС СПО 11.02.16Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств; ФГОС СПО 11.02.17Разработка электронных устройств и систем](file:///C%3A%5CUsers%5C375D~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C_tc%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.xlsx#'Профстандарт 29.015 А 01.5'!A1) | Модуль А – Схемотехническое проектирование электронных устройств | Константа | Раздел ИЛ 1 | 15,00 |
| Разработка радиоэлектронных средств, выполненных на основе базовой несущей конструкции второго уровня с низкой плотностью компоновки элементов | Конструирование блоков с низкой плотностью компоновки элементов; Разработка конструкторской документации на блоки с низкой плотностью компоновки элементов | [ПС 29.015Специалист по конструированию радиоэлектронных средств; ФГОС СПО 11.02.16Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств; ФГОС СПО 11.02.17Разработка электронных устройств и систем](file:///C%3A%5CUsers%5C375D~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C_tc%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.xlsx#'Профстандарт 29.015 А01.5 А02.5'!A1) | Модуль Б – Проектирование электронных устройств на основе печатного монтажа | Вариатив  | Раздел ИЛ 1 | 15,00 |
| Сборка и монтаж электронных устройств конструктивной сложности первого уровня с высокой плотностью компоновки элементов | Сборка несущих конструкций первого уровня с высокой плотностью компоновки элементов, выполненных на основе изделий нулевого уровня, деталей и узлов; Пайка элементов электронных устройств с высокой плотностью компоновки, выполненных на основе изделий нулевого уровня | [ПС 29.010Сборщик электронных устройств; ФГОС СПО 11.02.16Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств ФГОС СПО 11.02.17Разработка электронных устройств и систем](file:///C%3A%5CUsers%5C375D~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C_tc%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.xlsx#'Профстандарт  29.010'!A1) | Модуль В - Сборка электронных устройств | Константа | Раздел ИЛ 2 | 20,00 |
| Настройка НЧ радиоэлектронного средства, имеющего самостоятельное применение или входящего в состав радиоэлектронного комплекса (или радиоэлектронной системы) (далее - аппаратура сложного функционального назначения) | Подготовка к регулировке простых приборов, радиоэлектронных блоков и шкафов; Регулировка и проверка работоспособности простых приборов, радиоэлектронных блоков и шкафов | [ПС 40.030Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов; ФГОС СПО 11.02.16Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств; ФГОС СПО 11.02.17Разработка электронных устройств и систем](file:///C%3A%5CUsers%5C375D~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C_tc%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.xlsx#'Профстандарт 40.030'!A1) | Модуль Г - Регулировка и проверка работоспособности электронных устройств | Константа | Раздел ИЛ 2 | 10,00 |
| Эксплуатация радиоэлектронной аппаратуры | Техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры; Текущий ремонт и приемка после ремонта радиоэлектронной аппаратуры | [ПС 06.005Специалист по эксплуатации радиоэлектронных средств (инженер-электроник);](file:///C%3A%5CUsers%5C375D~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C_tc%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.xlsx#'Профстандарт  06.005'!A1) | Модуль Д – Диагностика и ремонт электронных устройств | Вариатив | Раздел ИЛ 3 | 20,00 |
| Разработка программного обеспечения радиоэлектронных средств на языках высокого уровня | Разработка алгоритмов управления радиоэлектронными средствами на языках высокого уровня; Разработка исходных и исполняемых кодов программного обеспечения высокого уровня в соответствии с заданными алгоритмами функционирования; Разработка программной и эксплуатационной программной документации для программного обеспечения на языках высокого уровня | [ПС 06.052Инженер-программист радиоэлектронных средств и комплексов; ФГОС СПО 11.02.17Разработка электронных устройств и систем](file:///C%3A%5CUsers%5C375D~1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C_tc%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.xlsx#'Профстандарт 06.052'!A1) | Модуль Е – Программирование электронных устройств | Вариатив | Раздел ИЛ 4 | 20,00 |

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

**Модуль А. Схемотехническое проектирование электронных устройств**

Время на выполнение модуля 3 ч.

**Задание:**

Конкурсант должен спроектировать электрическую схему или ее отдельную часть. Проектирование аппаратного обеспечения может включать в себя аналоговую и цифровую схемотехнику, микроконтроллеры или сочетание таких компонентов.

Функциональность схемы подтверждается посредством виртуального моделирования. Проверка схем путем сравнения со схемой, предоставленной Разработчиком Конкурсного задания, не допускается. Рекомендовано программное обеспечение промышленного стандарта, поддерживающее SPICE-моделирование. В результате выполнения задания необходимо предоставить электронный отчет, подтверждающий работоспособность схем.

**Модуль Б. Проектирование электронных устройств на основе печатного монтажа**

Время на выполнение модуля 3 ч.

**Задание:**

Конкурсант получит исходный проект для САПР печатных плат (для САПР Altium Designer и САПР Delta Design). Участник вправе выбрать ту САПР, в которой будет выполнять конкурсное задание. Проект будет использоваться Конкурсантом для проектирования печатной платы. Требования к проекту печатной платы определяются Разработчиком Конкурсного задания и должны содержать основные условия для автоматизированного производства (такие как: наличие реперных знаков плат и групповых заготовок, технологические поля для зажима конвейером, и прочие требования, связанные с особенностями технологического оборудования) и быть в полной мере изложены в конкурсном задании.

Конкурсант должен подготовить производственную документацию: Файлы в формате Gerber, файлы сверления, спецификации материалов, файлы для изготовления трафарета и т.п. Конкурсанту будет предоставлена библиотека компонентов, содержащая схематические обозначения и проекции оснований, необходимые для завершения печатной платы, кроме одного или нескольких компонентов. Ожидается, что конкурсант создаст схематическое обозначение и проекцию основания для этого компонента.

**Модуль В. Сборка электронных устройств**

Время на выполнение модуля 3 ч.

**Задание:**

Конкурсанту необходимо выполнить сборку печатной платы. Для платы будут использоваться технологии монтажа в отверстия (THT) и поверхностного монтажа (SMT). Желательно, чтобы компоненты для поверхностного монтажа имели шаг выводов 0,5 мм или больше, все пассивные компоненты для поверхностного монтажа должны иметь типоразмер 0603 или более.

Независимый разработчик предоставит функционирующий образец для демонстрации возможности выполнения конкурсного задания. Конкурсант получит набор компонентов, из которых он сможет выбирать компоненты, необходимые ему для сборки и печатная плата, заранее изготовленная по проекту разработчика задания. На все комплексные компоненты будет предоставлена документация. Суммарное количество выводных компонентов (PTH) и компонентов поверхностного монтажа (SMD) определяется разработчиком задания.

Сборка может производиться с применением оборудования для автоматической установки компонентов и оплавления паяльной пасты. Для нанесения паяльной пасты используется метод трафаретной печати. Рекомендуется автоматическая установка 30% SMD компонентов или компонентов типоразмером 0603 и светодиодов. Возможна ручная установка компонентов на контактные площадки с нанесенной паяльной пастой. Оплавление паяльной пасты производится в печах оплавления или с применением оборудования, позволяющего произвести оплавление без нарушений технологии поверхностного монтажа.

**Модуль Г. Регулировка и проверка работоспособности электронных устройств**

Время на выполнение модуля 1 ч.

**Задание:**

На данном этапе для подтверждения функциональности электронного устройства необходимо произвести измерения заданных параметров и предоставить электронный отчет.

Измерения могут производиться на устройстве, сборка которого производилась в модуле Б. При этом Конкурсант будет продолжать работать со своим устройством в том состоянии, до которого оно собрано. Эксперты должны учитывать это при оценке.

Для выполнения измерений может возникнуть необходимость произвести настройки электрической схемы. Настройки и регулировка может производиться при помощи подстрочных компонентов или путем замены компонента.

**Модуль Д. Диагностика и ремонт электронных устройств**

Время на выполнение модуля 3 ч.

**Задание:**

На данном этапе Конкурсанту будут предоставлены радиоэлектронные устройства с заранее внесенными в них неисправностями. Количество и тип неисправностей для всех Конкурсантов будут одинаковыми.

Платы могут быть со стандартным монтажом в отверстия (THT), с технологией поверхностного монтажа (SMT) или со смешанной технологией.

Разработчик должен предоставить не менее одного рабочего устройства. Разработчик должен продемонстрировать функционирующую установку для Конкурсного задания Экспертам и Конкурсантам на Чемпионате.

Во время Чемпионата будут предоставляться запасные компоненты для замены каждого компонента задания. По решению разработчика задания некоторые компоненты могут не предоставляться. Все электронные детали, поставляемые на Чемпионат, должны находиться в антистатических пакетах.

Доказательством нахождения неисправности и (или) проведения ремонта служат измерения, выполненные стандартным измерительным и испытательным оборудованием для тестирования, настройки и измерения электронных компонентов и модулей. Измерения могут быть либо прямыми (просто считывать значение из инструмента), либо косвенными (включая как чтение, так и простой расчет).

**Модуль Е. Программирование электронных устройств**

Время на выполнение модуля 4 ч.

**Задание:**

Конкурсант должен разработать и отладить программу на языке программирования С для встраиваемой системы с использованием специализированной интегрированной среды разработки (IDE).

Встраиваемым микропроцессорным управляющим устройством (MCU) могут быть микроконтроллеры STM32 на основе архитектуры ARM Cortex M0, ARM Cortex M0+, ARM Cortex M3, ARM Cortex M4F, ARM Cortex M7F.

Специальные материалы и (или) спецификации производителя, необходимые Конкурсантам для выполнения Конкурсного задания, будут предоставлены на Чемпионате.

Оценка результатов выполнения конкурсного задания может производиться только по функциональности встраиваемой системы. Прямая оценка функциональности по тексту программы не допускается. Возможна оценка только стиля программирования.

Если в задание входит комплексный внешний компонент, его техническая документация будет предоставлена на чемпионате. Так же могут быть предоставлены дополнительные программные библиотеки. Рекомендовано использовать CubeIDE – визуальный графический редактор для конфигурирования микроконтроллеров семейства STM32, позволяющий генерировать код на основе языка С, используя для этого графические помощники.

Для выполнения Конкурсного задания Конкурсанту будет предоставлен заведомо работоспособный тестовый образец встраиваемой системы. Изменение в электрической схеме при выполнении конкурсного задания не допускается, за исключением коммутации, предусмотренной Разработчиком Конкурсного задания.

Для демонстрации работоспособности тестового образца встраиваемой системы Разработчик должен предоставить демонстрационную прошивку. Прошивка должна использоваться Конкурсантами для демонстрации экспертам аппаратных неисправностей, которые могут возникнуть в процессе работы.

Данный модуль состоит из 2 этапов. Распределение времени на выполнение отдельных этапов Конкурсант производит самостоятельно.

**На этапе** **Е1** конкурсанту будет предоставлена заготовка проекта с частично отсутствующей функциональностью, которую необходимо восстановить согласно требованиям Конкурсного задания.

Недостающие функции программы должны описывать логику управления встраиваемой системы. Взаимодействие с периферией может происходить только через готовые библиотеки программного кода.

Оценка результатов работы осуществляется только по функциональности встраиваемой системы.

Для оценки результатов работы будет использован тестовый образец встраиваемой системы, прошитый конкурсантом в конкурсное время, а также бинарный файл прошивки, предоставленный конкурсантом.

**На этапе Е2** конкурсанту будет предоставлен завершенный проект программы, в котором содержатся алгоритмические или логические ошибки. Ошибки синтаксиса не допускаются.

Задачей конкурсанта является выполнение проверки соответствия между реальным и ожидаемым поведением встраиваемой системы.

В результате выполнения конкурсного задания должен быть предоставлен отчет о выявленных несоответствиях. Для обоснования выявленных несоответствий могут быть использованы измерительные приборы и оборудование.

Задачи, предоставляемые Конкурсантам, на двух этапах могут быть не связаны между собой.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

* Все работы по выполнению конкурсного задания проводятся под строгим соблюдением правил техники безопасности и охраны труда.
* Все лица должны обладать знаниями об электростатическом разряде и использовать электростатические браслеты и электростатические халаты при работе с компонентами, электронными сборками и иным оборудованием, требующим соблюдения мер антистатической защиты.
* Все лица должны использовать защитные перчатки и защитные маски при работе с химическими веществами.
* Все лица должны носить средства защиты глаз при пайке или обрезке выводов компонентов (медицинские средства коррекции зрения, защитными средствами не являются).
* Рекомендуется носить закрытую обувь и с защитой от статического электричества.
* В случае выявления фактов нарушения нормативных требований охраны труда – отстранение от выполнения конкурсного задания на 10 мин, повторное ознакомление с правилами требований охраны труда.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Участник на чемпионате не вправе использовать личный инструмент. Средства индивидуальной защиты СИЗ будут предоставлены организаторами площадки.

СИЗ, включает в себя:

* антистатический халат;
* индивидуальное средство защиты органов дыхания;
* защитные очки;
* защитные перчатки.

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

* любые средства мобильной связи;
* средства фото- и видео записи;
* канцелярские средства, такие как блокноты, ручки и т.п., кроме имеющихся на рабочих столах и входящих в его комплектацию;
* средства электронного хранения информации (флэш-карты, USB-накопители, переносные внешние диски и т.п.);
* смарт-часы, фитнесс-браслеты и прочие персональные гаджеты.

Весь необходимый инструмент, оборудование и СИЗ предоставляются организаторами.

3. Приложения

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Критерии оценки

Приложение №4 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции «Электроника».

Приложение №5 Задания модуля А.

Приложение №6 Задания модуля Б.

Приложение №7 Задания модуля В.

Приложение №8 Задания модуля Г.

Приложение №9 Задания модуля Д.

Приложение №10 Задания модуля Е.